

证券代码：300184

证券简称：力源信息

# 武汉力源信息技术股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	华夏基金、永赢基金、华泰证券、国盛证券
时间	2026年05月20日下午
地点	公司武汉总部会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理兼投资总监 廖莉华女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司副总经理兼投资总监廖莉华女士于2026年5月20日下午在公司武汉总部会议室与机构投资者就公司2025年度及2026年一季度经营情况及业务布局情况等方面进行了交流。廖莉华女士介绍了公司2025年度及2026年一季度业绩情况，并回答了相关问题，具体情况如下：</p> <p><b>1、公司在AI业务方面具体布局有哪些？</b></p> <p>回复：公司2023年就开始向MPS（美国芯源系统有限公司）等AI客户进行供货，目前主要客户有AI服务器及电源、光模块等方向，合作的客户有新易盛、联宝、寒武纪、MPS（美国芯源系统有限公司）、海信多媒体、光迅科技、云尖信息、欧陆通、上海燧原、大普微、大唐存储、拓邦股份、铂科电子、杭州质胜、核达中远通、永鼎光电子（永鼎股份）、联特科技、格兰菲、钧恒科技（汇绿生态）、华工正源（华工科技）等。近两年AI行业业务销售收入增长迅速。</p>

**2、公司MLCC业务布局情况如何？目前市场拓展进展怎样？**

回复： MLCC一直是公司重点布局的核心品类，主要代理的行业龙头MLCC品牌村田，多年来一直为公司代理的第一大产品线。在AI行业迅速发展推动下高端MLCC供给持续紧张，公司依托自身多年优势，正积极备货，尽力保障客户需求。

**3、公司在碳化硅领域有哪些业务布局，如何看待碳化硅未来发展趋势？**

回复：公司代理的碳化硅产品主要有ON（安森美）、ST（意法）、ROHM（罗姆）、华为海思等品牌的。前两年还与ON（安森美）成立了碳化硅联合实验室，重点推进碳化硅的市场应用。从未来发展来看，随着碳化硅产品价格的下降，今年将是碳化硅应用的大年，在汽车、储能、AI电源上会广泛应用，碳化硅市场将会是公司未来重点深耕的市场。

**4、目前公司代理的存储产品业务情况如何？**

回复：公司代理的存储产品线涵盖兆易创新、铠侠、江波龙、长鑫存储、海康、恒烁、天勤、佰维存储、武汉新芯等知名品牌。2026年一季度，公司存储产品的销售收入同比大幅增长。

**5、公司在光储充领域布局已久，目前客户资源及业务落地情况如何？**

回复：公司在风光储行业深耕多年，近两年储能行业发展快速，公司服务的储能相关客户主要包括上能电气、海兴电力、安克创新、锦浪科技、威比新能源、英飞特、古瑞瓦特、艾德克斯、麦田能源、宁波德业、禾迈新能源等客户。

**6、公司在汽车电子领域布局情况如何，现有合作客户有哪些？**

回复：公司在汽车行业深耕多年，目前代理的相关产品直接和间接的汽车客户主要有吉利、比亚迪、理想、上汽、大众、东风、长安、长城、奇瑞、丰田、赛力斯、蔚来、小鹏、特斯拉等。

**7、公司在机器人行业有何布局，目前进展如何？**

回复：近几年公司在机器人领域积极布局，下游客户除了新的机器人公司客户外，部分客户是原有下游汽车产业链客户转型而来，目前还只有少量的销售收入，更多尚处于DESIGN IN与客户探讨研发方向等合作。公司全资子公司深圳市鼎芯无限于2026年4月22日-24日参加了FAIR plus 2026机器人全产业链峰会，本次展会，深圳市鼎芯无限携手兆易创新（GD）、移远通信、思瑞浦（3peak）、尚阳通、迈尔微视、村田（muRata）、安森美、思特威、芯洲等多家上游优质芯片原厂资源，带来算力、SOC、存储、MCU、感知、电源、通信等机器人核心软硬

	<p>件品类，覆盖控制系统、执行系统、感知系统、通信系统四大核心模块，为机器人提供高性能、高可靠、一站式的落地方案。</p> <p><b>8、公司全资子公司武汉芯源半导体自研MCU芯片进展如何？</b></p> <p>回复：公司在自研MCU芯片已投入多年，一直在持续研发MCU新产品，前期推出的超低功耗、功能设计、成本优化及抗干扰性能优良的MCU产品量产，并根据前期研发的新产品不断进行完善产品矩阵，推出兼顾性能与成本优势的新产品，针对多个下游应用领域推出相应模块。今年以来半导体市场正处于行业上行周期，公司全资子公司芯源半导体也于4月21日发布了涨价通知函，未来公司将继续积极布局相关新产品，完善公司MCU产品矩阵。</p>
<p><b>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</b></p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p><b>附件清单（如有）</b></p>	
<p><b>日期</b></p>	<p>2026年05月21日</p>